

Applied Materials Korea '23 년 반도체 장학생 모집

1. 개요

- 세계 1 위 반도체/디스플레이 장비기업인 Applied Materials 에서 반도체 분야 우수 인력 지원을 위한 장학생을 모집합니다.
- 한국반도체산업협회(KSIA) 반도체 장학사업의 일환으로 이공계 분야 우수인재를 발굴하고 양성을 적극지원하기 위한 장학 프로그램으로 많은 관심과 지원 부탁드립니다.

2. 선발 대상 및 지원자격

- ETCH, Dry Cleaning, Deposition(CVD/PVD/ALD), Ion Implant, Plasma Nitridation 등 반도체 Plasma 유관 공정 분야 연구를 수행하는 석사 대학원생
- Applied Materials 반도체 공정 장비 기술 확인하기
*[ETCH/CVD/PVD/ALD/Ion Implant/Epitaxy/RTP/CMP/Metrology and Inspection](#)
- 대학원 석사 과정 재학생(24 년 2 월 이후 졸업 예정자)
- 학점 : 3.5 이상(4.5 점 만점 기준 석사성적)
- 국적 : 대한민국
- * 순수 학업 장려목적의 장학금으로 타기업/대학 장학금 수혜자도 중복 수혜 가능

3. 지원방법 및 제출서류

- 지원방법 : [Applied Materials Korea 홈페이지 온라인 접수 \(바로가기 Click\)](#)
*URL : <https://appliedkorea.applyin.co.kr/jobs/9710>
- 접수기간 : '23.7.10(월) ~ '23.7.28(금) 19 시까지
- 작성 및 첨부서류
 - 1) 장학생 지원서(온라인 작성)
 - 2) 연구/논문/프로젝트 기술서(첨부)
 - 3) 재학증명서 및 성적증명서(첨부)
- 문의처 : Eric_Eom@amat.com (Applied Materials Korea HR)

4. 선발 절차

서류접수	서류심사	선발면접	최종 결과 안내
7.10(월) ~ 7.28(금)	~8/11(금)	8 월중	8 월말

* 선발면접 일정은 서류심사 합격자에 한해 개별 안내 예정

5. 장학금액 및 지급 방법

- 장학금액 : 1,000 만원 (학업장려금)
- 모집인원 : 1 명
- 지급방법 : '23 년 10 월~12 월 중 선발 장학생 재학 대학교에 장학금 출연 후 학교에서
선발 장학생에게 일괄지급
- 장학증서 수여식 : '23 년 10 월 중

6. 안내사항

- 장학생 지원 및 제출서류 작성에 있어 기재사항이 사실과 상이하거나,
허위기재 사실이 있을 경우 본 장학생 선발과정을 중지할 수 있습니다.
- 본 장학생 선발은 이공계 장학생 지원을 위한 프로그램으로 채용연계, 과제수행 등과 같은
제약조건이 없습니다. 순수한 학업장려의 목적으로 선발된 학생에게 장학금이 지급됩니다.